



深圳市鑫亿晶科技有限公司

ShenZhen XinYiJing Technology Co., Ltd

石英晶体规格书
CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS



产品规格承认书
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称: _____

客户料号: _____

产品名称: 石英晶体谐振器

产品类别: 电子

产品型号: SMD 3215

产品频率: 32.768KHz

料 号: X32KHS32A009RT 制作时间: 2022.9.17

客户确认		客户确认签章
确认人		
部 门		
日 期		

◆请客户确认签章一份产品规格承认书做副本。

地址: 深圳市宝安区航城街道黄麻布社区簕竹角鸿业工业园7栋厂房3层

TEL: 0755-23307789

FAX: 0755-23307789

制 作	审 核	批 准	签 章
陈国群	周旦兴	钟兴才	



鑫亿晶科技
XINYIJING TECHNOLOGY

深圳市鑫亿晶科技有限公司
ShenZhen XinYiJing Technology Co., Ltd
石英晶体规格书
CRYSTAL UNIT SPECIFICATIONS



目录

一、电性参数 -----	03
二、可靠性项目 -----	04
三、编码原则及焊接尺寸图 -----	05
四、等效电路图 -----	06
五、印字说明 -----	06
六、编带卷盘规格 -----	07
七、包装示意图 -----	08



一、电性参数

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

项目	标记符	内容			单位	备注
		Min	Typ	Max		
类型		SMD 3215				
晶片切型		NT				
标示频率	FL	32.768000			KHz	
负载电容	CL		9.0		pF	
常温频差范围		-20ppm		20ppm	ppm	
工作温度	Topr	-40	~	85	℃	²
存储温度	Tstg	-55	~	125	℃	
激励功率	DL		0.1		μW	0.5μW MAX
等效电阻 RR	Rr	-	-	55	KΩ	MAX
静态电容 C0	C0	-	-	1.4	pF	MAX
动态电容 C1	C1	-	-	3	fF	
绝缘电阻	Rins	500	-	-	MΩ	at DC 100V
年老化率		-3		+3	ppm	Per year
最小包装			3000		盘	

温馨提示:

1. 手动焊接 350°C最大值 4 秒
2. 清洗晶体谐振器可能会被超声波清洗破坏，我们无法保证用这种清洗方法清洗产品的质量，因为不能确定清洗机的类型、功率、时间、清洗槽的位置等条件。当必须使用这种清洗方法时，请确认超声波清洗在使用前不会对产品造成任何损害。



二、可靠性项目

RELIABILITY SPECIFICATION

序号	项目	变化量	环境因素	
1	高温特性	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	在 125°C 以下贮存 1000 小时后，室温下测量。	*1 *3
2	低温特性	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	在 -40°C 以下贮存 1000 小时后，室温下测量。	*1 *3
3	高温耐湿试验	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	在 85±2°C 下储存，85%Rh, 1000h 后，在室温下进行测量。	*1 *3
4	高低冲击试验	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	循环 100 次后在室温下测量。 -55°C ↔ 125°C, 30 分钟	*1 *3
5	自由跌落	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	(SII 标准) 1500 mm 高度 3 个方向自由跌落到混凝土 10 次。	*2
6	振动试验	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	振幅 1.5mm 和 10~60 Hz, 周期时间 2~3 min, 向 3 个方向(x, y, z 轴)各 2 h。	*2
8	强度试验	禁止剥落	压力 10n×10±1 秒, 按 IEC 60068-2-21 标准	*2
9	剥离试验	禁止剥落	压力 10n×10±1 秒, 按 IEC 60068-2-21 标准	*2
10	弯曲试验	禁止剥落	弯曲: 3mm×5±1 秒。测试板厚度: 1mm。	*2
11	回流焊	$\Delta f/f_0 = \pm 10 \times 10^{-6}$	<p>这里使用的温度是指电路板上的温度。允许回流 2 次</p>	*1



备注:

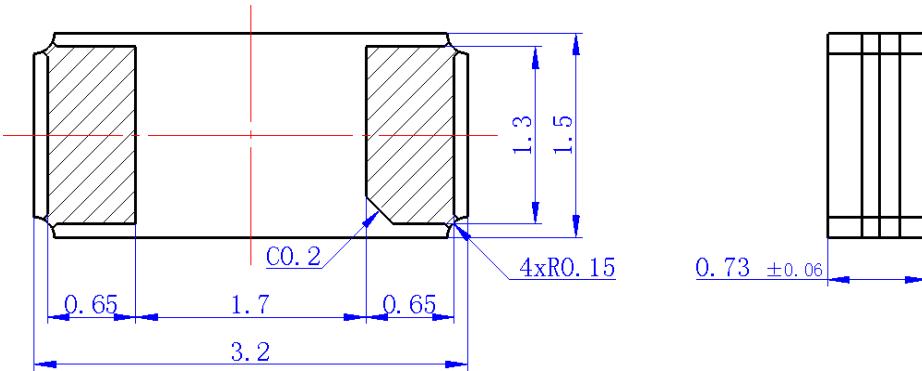
1. 每项测试须独立进行。(不能串联测试)
2. *1: 在室温下 24 小时后测量。
3. *2: 室温下 2 小时后测量。
4. *3: 前提条件(1)
回流焊: 2 次
(2)初始值应在室温下 24 小时后测量。
5. 上述试验后串联电阻的位移应小于±20%或小于±15kΩ。过回流焊和高温储存(±125℃, 1000 小时)的情况下, 试验后串联电阻的位移应小于±30%或±20kΩ。

三、编码原则及焊接尺寸图 DIMENSIONS AND ENCODING

编码原则 Encoding principles

X 32K H S32 A 125 RT
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1)Product Series.
(2)Nominal Frequency: 32.768KHz
(3)Motional resistance (ESR): H=55KΩ, J=50KΩ,K=45KΩ
(4)Dimensions : SMD3215
(5)Frequency Tolerance : A=±20ppm,B=±10ppm,or specify
(6)Load Capacitance : 6PF,7PF,9PF,12.5PF,or specify
(7)Internal Code.

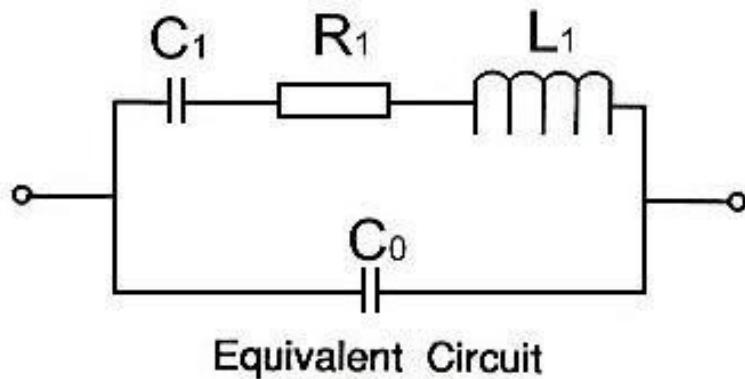
产品尺寸图(单位: mm)





四、等效电路图

EQUIVALENT CIRCUIT



五、印字说明

MARKING SPECIFICATION

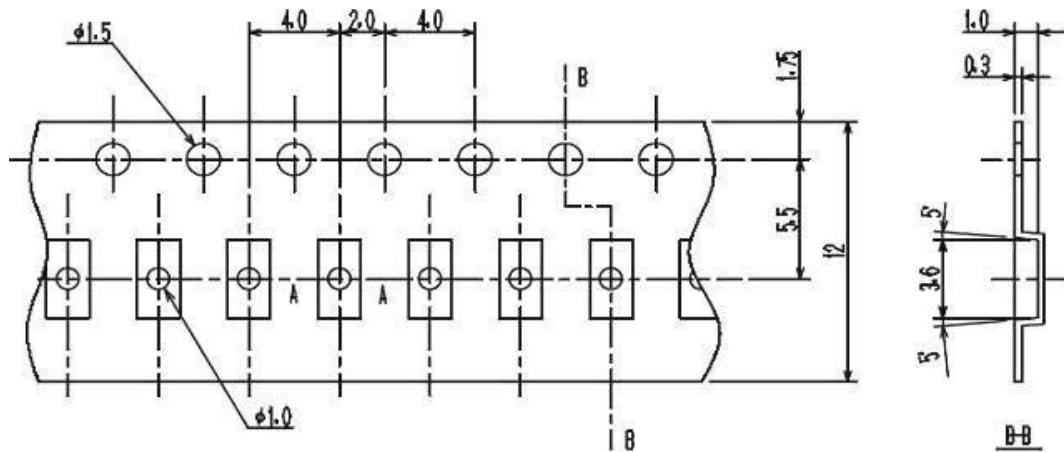
X2A20A

- X— 代表鑫亿晶科技
- 2— 代表年份（比如2代表2022）
- A— 代表月份（比如A代表1月份）
- 20— 代表生产日期（比如20代表20日生产的产品）
- A— 代表负载 A=12.5PF B=9PF C=7PF D=6PF

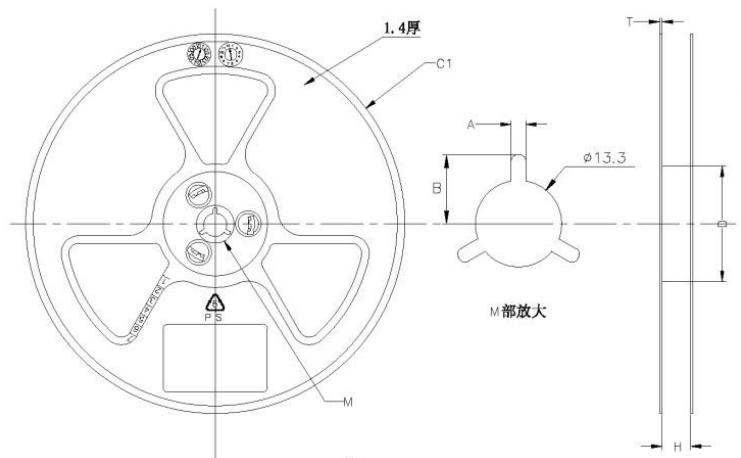
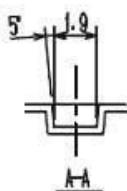


六、编带卷盘规格

REEL SPECIFICATION



备注:

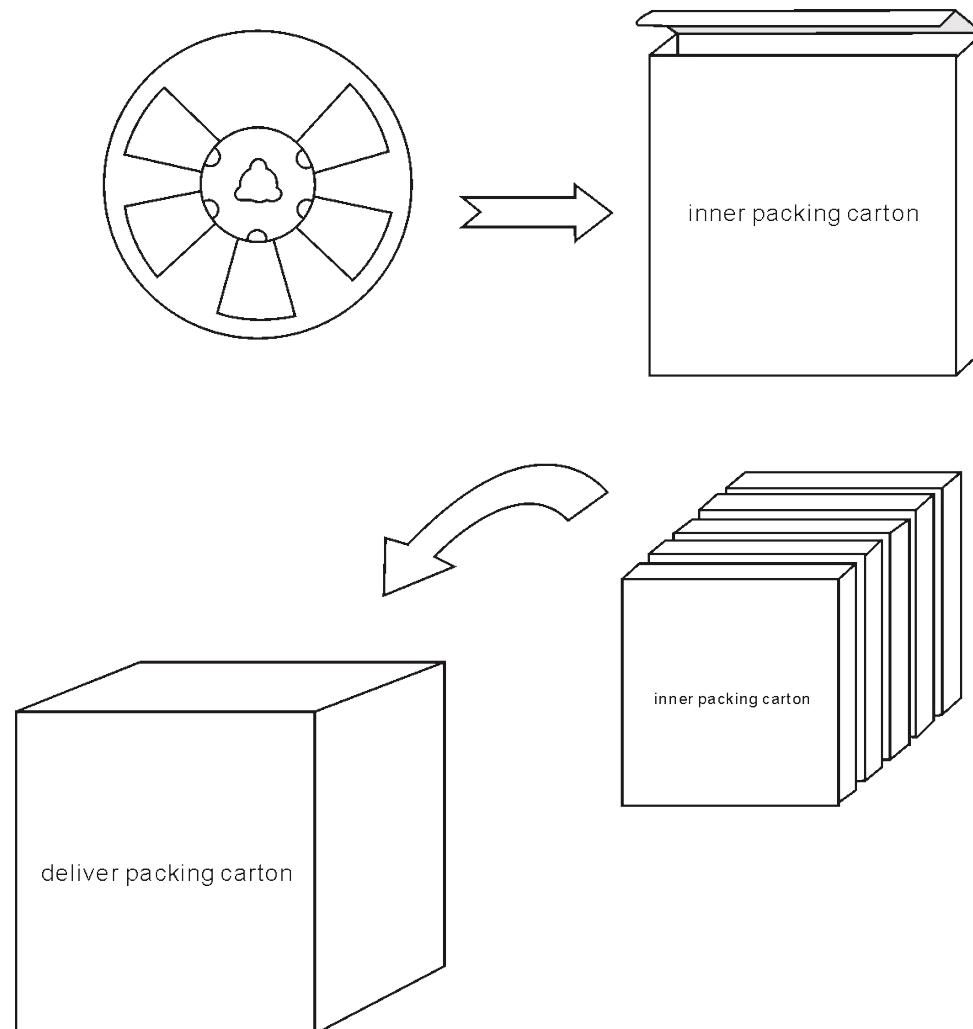
符合: EIA-481
公差: $\pm 0.2\text{mm}$
单位: mm

名称	规格	单 位
材料	PS	
内卷 W1	16.0 ± 0.5	mm
外卷 W2	20 ± 1.0	mm



七、包装示意图

PACKING SPECIFICATION



备注：每盘3000pcs

每箱10盘（30000pcs）

产品外箱包装以实际为准。